### 平成 29 年度

#### 卒業論文

時間依存ギンツブルグ-ランダウ方程式を用いた

超伝導体内磁束運動解析における

GPU による計算高速化

木内研究室

(学籍番号:12232091)

吉原 敬貴

九州工業大学情報工学部

電子情報工学科

指導教員:木内 勝 准教授

平成 30 年 2 月 16 日

# 目次

1. 序論3
1.1. はじめに
1.2. 磁束ピンニング
1.3. 超伝導理論 5
1.3.1. GL (Ginzburg-Landau) 方程式 5
1.3.2. TDGL 方程式 6
1.4. ガウス=ザイデル法12
1.5. オイラー法 13
1.6. GPU と GPGPU 13
1.6.1. GPU
1.6.2. GPGPU
1.7. CUDA と JCuda19
1.7.1. CUDA
1.7.2. JCuda 20
1.8. 研究の目的 20
2. 計算手法

2.1. 実行環境	
2.2. フローチャート	22
2.3. GPU 処理部の設定	
3. 結果及び考察	
3.1. GPGPU による演算	
3.1.1. Ver.1	
3.1.2. Ver.2	
3.2. 今後の研究	30
4. まとめ	
5. 謝辞	
6. 参考文献	



## 1.1. はじめに

オランダの Kamerlingh-Onnes は 1908 年, 世界で初めて液体ヘリウムの生成に成功した. 後の 1911 年には, 液体ヘリウムを用いて水銀を冷却すると 4.2 K 近傍で電気抵抗が消失す る現象を発見し, これを超伝導と称した. 損失なく電気を輸送できるこの現象の発見に, 工 学界は大きな期待を寄せ, 研究が進むにしたがって様々な物質において超伝導の発現が観測 されることとなった. また, 1933 年にはドイツの物理学者 W.Meißner と R.Ochsenfeld に よって超伝導体内部に侵入する正味の磁束がゼロになる完全反磁性(Meißner-Ochsenfeld 効果)が発見されている. このような電気的, 磁気的特性を持つ超伝導体だが, 超伝導現象 を発現するためには温度的, 磁気的に制約がかかる. 物質が超伝導状態に遷移する温度を臨 界温度*T*<sub>c</sub>, 磁界を臨界磁界*B*<sub>c</sub>と呼ぶ.

1957 年, J.Bardeen, L.N.Cooper, J.R.Schrieffer らによって BCS 理論が提唱され, 超伝 導現象発現機構の基本的な理解が得られた. BCS 理論は*T*<sub>c</sub>が 30 K を超えない (BCS 理論の 壁)と主張している.

しかしながら、1986年にドイツの物理学者 J.G.Bednorz とスイスの物理学者 K.A.Müller らによって、 $T_c$ が 35 K となる La-Ba-Cu-O 系の超伝導体が発見されたことを皮切りに、世 界中で高い $T_c$ を持つ物質の探索が行われ、翌 1987年には液体窒素の沸点 77 K を超える $T_c$ を 持つ超伝導体が発見されるに至った。1986年以降に発見された高い $T_c$ を持つ超伝導物質群 を一般に高温超伝導体、またその中で銅酸化物の高温超伝導体を特に銅酸化物高温超伝導体 と称する.高温超伝導体の発見により、これまで高コストな上、将来的な枯渇が予想されて いた液体へリウムに代わり、冷却媒体に液体窒素を用いることが可能となった。

#### 1.2. 磁束ピンニング

超伝導体は,超伝導状態にあるときに電流を流した場合や外部磁場をかけた場合,その磁気的な性質,振る舞いの違いにより,第一種超伝導体と第二種超伝導体に区別される.第一種超伝導体は,電流および外部磁界を与えていない場合,その超伝導体のT<sub>c</sub>以下の温度において超伝導状態となり完全反磁性を示す.しかし,これに外部磁界を与えていくと,ある外

部磁界の大きさにおいてその超伝導状態が破壊されてしまう.この磁界は前述した*B*<sub>c</sub>である. 一方で,第二種超伝導体は,第一種超伝導体と同じようにある磁界までは完全反磁性を示す が,その磁界を超えると第一種超伝導体とは異なり,超伝導体内部に一定の磁束(磁束線) を侵入させ,超伝導状態を維持することができる.磁束線を侵入させた領域は常伝導状態と なるが,全体としては超伝導状態を維持している.この状態を混合状態と呼ぶ.さらに,こ の第二種超伝導体に外部磁界を与えていくと超伝導状態が破壊される.第二種超伝導体の完 全反磁性を示さなくなる転移磁界を*B*<sub>c1</sub>,超伝導状態が破壊される転移磁界を*B*<sub>c2</sub>とする.

現在発見されている超伝導体では、第一種超伝導体の $B_c$ と比較すると、第二種超伝導体の  $B_{c2}$ は非常に大きいことが知られている.このため、工学的な応用には第二種超伝導体が用 いられていることが一般的である.第二種超伝導体は、前述したとおり混合状態においては 超伝導体内部に磁束線が侵入している(この磁束線の磁束密度をBとする).そのため、超伝 導体に流す輸送電流(この電流密度をJとする)により、その磁束線(正確にはその磁束線 を留める渦糸電流)にLorentz 力 $F_L$ が与えられる(図 1.1).この $F_L$ は、

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{L}} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} \tag{1.1}$$

と表すことができる. また、この $F_L$ により磁束線が速度vで運動した場合、Josephsonの式より、誘導起電力

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{\nu} \tag{1.2}$$

が生じる.このEはJと同じ向きに生ずるので,

$$\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E} > 0 \tag{1.3}$$

こうした状態が定常的に続くためには、この誘導起電力に見合った損失が発生しなければな らない.即ちこのEは超伝導体に対して Ohmic な損失をもたらすこととなり、超伝導体の 超伝導状態を破壊する原因となる.しかしながら、実際の第二種超伝導体には磁束の運動を 止める (v = 0)作用があり、第二種超伝導体に含まれる常伝導析出物、空隙、結晶粒界面 など、あらゆる欠陥や不均質物質がその作用をする.こうした欠陥などをピンニング・セン ターと呼び、それらの作用を磁束ピンニングと呼ぶ.磁束ピンニングは、 $F_L$ がある臨界値を 超えるまで磁束線の動きを止めるため、Eによる損失に対する防御機能を果たす.単位体積 当たりのピンニング・センターが磁束線に及ぼす力をピン力密度 $F_p$ とすると、超伝導体にEが生じ始める電流密度(これを $J_c$ とする)の下では、磁束線に単位体積当たりに大きさ

$$F_{\rm L} = J_{\rm c}B \tag{1.4}$$

の Lorentz 力が働いており、これが $F_p$ と釣り合っていることから、

$$J_{\rm c} = \frac{F_{\rm p}}{B} \tag{1.5}$$

の関係がある. (1.4)式の $J_c$ を臨界電流密度という. 第二種超伝導体では $T_c$ ,  $B_{c2}$ ,  $J_c$ それぞれのパラメータが工学的な応用において重要視される.



図 1.1. 超伝導体に対して電流密度と磁束密度を垂直に与えた場合の各物理量の模式図. ピンにより発生するピン力は Lorentz 力**F**<sub>L</sub>に対する抵抗力として働く

#### 1.3. 超伝導理論

#### 1.3.1. GL (Ginzburg-Landau) 方程式

Ginzburg-Landau (以降 G-L と記す)理論は, 1950 年に V.L. Ginzburg と L.D. Landau によってロシアで提唱された超伝導を説明する現象論である. G-L 理論は磁界と超伝導が共存する場合の相転移を取り扱ったもので, とくに第二種超伝導体の磁気特性をよく記述することが知られている.<sup>[1]</sup>

$$|\Psi|^2 \propto n_{\rm s} \tag{1.6}$$

超伝導状態の自由エネルギー $E_s$ は $n_s$ に依存しているため、(1.6)式より| $\Psi$ |<sup>2</sup>の関数となる.ここで、転移点近傍において| $\Psi$ |<sup>2</sup>は十分小さいと期待できるため、 $E_s$ は以下の式のように| $\Psi$ |<sup>2</sup>の冪展開ができる.

$$E_{\rm s} = E_{\rm n} + \alpha |\Psi|^2 + \frac{\beta}{2} |\Psi|^4 \qquad (1.7)$$

Enは常伝導状態の自由エネルギーである.また,超伝導-常伝導転移(以降 S-N 転移と記す)

を記述するためには $|\Psi|^4$ の項までの展開で十分である.  $\alpha$ および $\beta$ はそれぞれ冪展開した際 の1 次と2 次の係数である.  $T < T_c$ では $\alpha < 0$ ,  $\beta > 0$ である.

次に,磁界の存在がΨの空間的変化に寄与することを考慮して,(1.7)式に磁界のエネルギ ー密度と運動エネルギー密度を加算する.

$$E_{\rm s} = E_{\rm n} + \alpha |\Psi|^2 + \frac{\beta}{2} |\Psi|^4 + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{A})^2 + \frac{1}{2m^*} |(-i\hbar\nabla + e^*\mathbf{A})\Psi|^2$$
(1.8)

 $\mu_0$ は真空中の透磁率、Aはベクトルポテンシャル、 $m^*$ は超伝導電子の質量、 $e^*$ は超伝導電子の電荷量、 $\hbar$ はプランク定数、iは虚数単位である.

 $E_s$ を最小とするように、 $\Psi$ の共役複素数 $\Psi^*$ とAについて変分法を適用すると、

$$\frac{\delta E_{\rm s}}{\delta \Psi^*} = \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial \Psi^*} - \left[ \nabla \cdot \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial \nabla \Psi^*} \right] = 0 \tag{1.9}$$

$$\frac{\delta E_{\rm s}}{\delta A} = \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial A} - \left[ \nabla \cdot \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial \nabla A} \right] = 0 \tag{1.10}$$

となり、(1.9)式と(1.10)式をそれぞれ解くと、以下の2式が得られる.

$$\frac{1}{2m^*}(-i\hbar\nabla + e^*A)^2\Psi + \alpha\Psi + \beta|\Psi|^2\Psi = 0$$
(1.11)

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \times A = \frac{i\hbar e^*}{2m^*} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) - \frac{e^{*2}}{m^*} |\Psi|^2 A \qquad (1.12)$$

ここで、Coulomb ゲージ $\nabla \times A = 0$ を用いた.また、条件として超伝導体表面を横切る電流 は流れないことを仮定した.この(1.11)、(1.12)式を G-L 方程式という.

#### 1.3.2. TDGL 方程式

Time-Dependent G-L(以降 TDGL と記す)方程式は, G-L 方程式に時間依存性を付与したものである. (1.9)及び(1.10)式に対して時間発展する場合を考えると, 以下の2式を得る.

$$\frac{\delta E_{\rm s}}{\delta \Psi^*} = \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial \Psi^*} - \left[ \nabla \cdot \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial \nabla \Psi^*} \right] = -\gamma \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$
(1.13)

$$\frac{\delta E_{\rm s}}{\delta A} = \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial A} - \left[ \nabla \cdot \frac{\partial E_{\rm s}}{\partial \nabla A} \right] = -\nu \frac{\partial A}{\partial t} \tag{1.14}$$

γとvはそれぞれΨとAの時定数である. さらにゲージ変換を与えると,

$$\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \to \left(\hbar \frac{\partial}{\partial t} + ie^* V\right) \Psi \tag{1.15}$$

$$\frac{\partial A}{\partial t} \to \frac{\partial A}{\partial t} + \nabla V \tag{1.16}$$

となる. ここで、Vはスカラーポテンシャルである. (1.15), (1.16)式を(1.13), (1.14)式そ れぞれに代入すると,

$$\gamma \left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} + ie^* V \Psi\right) + \frac{1}{2m^*} (-i\hbar \nabla + e^* A)^2 \Psi + \alpha \Psi + \beta |\Psi|^2 \Psi = 0 \qquad (1.17)$$
$$\nu \left(\frac{\partial A}{\partial t} + \nabla V\right) + \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \times A + \frac{i\hbar e^*}{2m^*} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*)$$
$$- \frac{e^{*2}}{m^*} |\Psi|^2 A = 0 \qquad (1.18)$$

となる.

本研究では TDGL 方程式を数値解析により解くが,(1.17),(1.18)式をそのまま解くのは 困難であるため,細線近似と規格化による 2 つの簡易化を行う.

細線近似では、非常に細い超伝導線(以降 SC ナノワイヤと記す)に外部磁界 $B_{ext}$ を印加した時、SC ナノワイヤ全体に $B_{ext}$ が侵入すると仮定する.これにより、Aは $B_{ext}$ のみに依存する変数となる.本研究で $B_{ext}$ は一定とするため、(1.18)式は、左辺第一項の時間偏微分が 0となり一定となる.

次に(1.17), (1.18)に対して規格化を行う. 超伝導体のコヒーレンス長ξと磁界侵入長λは 以下の2式のように表す.

$$\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2m^*|\alpha|}} \tag{1.19}$$

$$\lambda = \frac{e^* \mu_0 H_c}{\sqrt{m^* |\alpha|}} \tag{1.20}$$

そして、(1.21)~(1.26)式に記す規格化を行う.

$$\boldsymbol{\xi} \boldsymbol{\nabla} \to \boldsymbol{\nabla} \tag{1.21}$$

$$\frac{|\alpha|}{\gamma}t \to t \tag{1.22}$$

$$\frac{e^*\gamma}{|\alpha|}V \to V \tag{1.23}$$

$$\frac{\lambda}{\sqrt{2}\mu_0 H_c} \mathbf{A} \to \mathbf{A} \tag{1.24}$$

$$\left(\frac{\beta}{|\alpha|}\right)^{\frac{1}{2}} \Psi \to \Psi \tag{1.25}$$

すると, (1.17)式左辺第1項は,

$$\begin{split} \gamma \left( \frac{\partial \Psi}{\partial t} + ie^* V \Psi \right) &\to \gamma \left[ \frac{\partial}{\partial \left( \frac{\gamma}{|\alpha|} t \right)} \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \Psi + ie^* \left( \frac{|\alpha|}{e^* \gamma} V \right) \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \Psi \right] \\ &= \gamma \left[ \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{\partial \Psi}{\partial \left( \frac{\gamma}{|\alpha|} t \right)} + i \frac{|\alpha|}{\gamma} \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} V \Psi \right] \\ &= \gamma \left[ \frac{1}{\gamma} |\alpha| \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{1}{\gamma} |\alpha| \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} i V \Psi \right] \end{split}$$
(1.26)

同第2項は,

$$\frac{1}{2m^{*}}(-i\hbar\nabla + e^{*}A)^{2}\Psi 
\rightarrow \frac{1}{2m^{*}}\left(-i\hbar\frac{\nabla}{\xi} - e^{*}\frac{\sqrt{2}\mu_{0}H_{c}}{\lambda}A\right)^{2}\left(\frac{|\alpha|}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}}\Psi 
= \left(-i\hbar\frac{1}{\sqrt{2m^{*}\xi}}\nabla - e^{*}\frac{\sqrt{2}\mu_{0}H_{c}}{\sqrt{2m^{*}\lambda}}A\right)^{2}\left(\frac{|\alpha|}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}}\Psi 
= \left(\frac{|\alpha|}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}}\left(-i\hbar\frac{\sqrt{2m^{*}|\alpha|}}{\sqrt{2m^{*}\hbar}}\nabla \right)^{2} \left(-i\hbar\frac{\sqrt{2m^{*}|\alpha|}}{\sqrt{2m^{*}e^{*}\mu_{0}H_{c}}}A\right)^{2}\Psi 
= |\alpha|\left(\frac{|\alpha|}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}}(-i\nabla - A)^{2}\Psi$$
(1.27)

同第3項は,

$$\alpha \Psi \to \alpha \left(\frac{|\alpha|}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}} \Psi$$
 (1.28)

同第4項は,

$$\beta |\Psi|^{2} \Psi \to \beta \left| \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \Psi \right|^{2} \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \Psi$$

$$= |\alpha| \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} |\Psi|^{2} \Psi$$
(1.29)

(1.26)~(1.29)式をまとめると、(1.28)式右辺のαは負で、

$$\alpha \left(\frac{|\alpha|}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{\partial \Psi}{\partial t} + iV\Psi + (-i\nabla - A)^{2}\Psi - \Psi + |\Psi|^{2}\Psi\right] = 0 \quad (1.30)$$

(1.30)式の両辺を

$$\alpha \left(\frac{|\alpha|}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}}$$

で割ると,

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} + iV\Psi + (-i\boldsymbol{\nabla} - \boldsymbol{A})^{2}\Psi - \Psi + |\Psi|^{2}\Psi = 0$$
(1.31)

(1.18)式も同様に簡易化する. (1.18)式左辺第一項は、 Aが一定として、

$$\begin{aligned} \nu \nabla V &\to \nu \frac{1}{\xi} \nabla \frac{|\alpha|}{e^* \gamma} V \\ &= \frac{|\alpha|}{\xi e^* \gamma} \nu \nabla V \\ &= \frac{\sqrt{2m^* |\alpha|}}{\hbar} \cdot \frac{|\alpha|}{e^* \gamma} \nu \nabla V \end{aligned} \tag{1.32}$$

(1.18)式左辺第2項は,

$$\frac{1}{\mu_{0}} \nabla \times \nabla \times A \rightarrow \frac{1}{\mu_{0}} \cdot \frac{1}{\xi} \nabla \times \frac{1}{\xi} \nabla \times \frac{\sqrt{2}\mu_{0}H_{c}}{\lambda} A$$

$$= \frac{\sqrt{2}H_{c}}{\xi^{2}\lambda} \nabla \times \nabla \times A$$

$$= \frac{2m^{*}|\alpha|}{\hbar^{2}} \cdot \frac{\sqrt{m^{*}|\alpha|}}{e^{*}\mu_{0}H_{c}} \cdot \sqrt{2}H_{c} \nabla \times \nabla \times A$$

$$= \frac{2\sqrt{2}m^{*}|\alpha|\sqrt{m^{*}|\alpha|}}{\hbar^{2}e^{*}\mu_{0}} \nabla \times \nabla \times A$$
(1.33)

(1.18)式左辺第3項は,

$$\begin{split} \frac{i\hbar e^*}{2m^*} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \\ \rightarrow \frac{i\hbar e^*}{2m^*} \Biggl\{ \Biggl( \frac{|\alpha|}{\beta} \Biggr)^{\frac{1}{2}} \Psi^* \frac{1}{\xi} \nabla \Biggl( \frac{|\alpha|}{\beta} \Biggr)^{\frac{1}{2}} \Psi \\ - \Biggl( \frac{|\alpha|}{\beta} \Biggr)^{\frac{1}{2}} \Psi \frac{1}{\xi} \nabla \Biggl( \frac{|\alpha|}{\beta} \Biggr)^{\frac{1}{2}} \Psi^* \Biggr\}$$
(1.34)
$$\\ = \frac{i\hbar e^*}{2m^*} \cdot \frac{|\alpha|}{\beta} \cdot \frac{1}{\xi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \\ = \frac{i\hbar e^*}{2m^*} \cdot \frac{|\alpha|}{\beta} \cdot \frac{\sqrt{2m^* |\alpha|}}{\hbar} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \\ = \frac{ie^* |\alpha| \sqrt{2m^* |\alpha|}}{2m^* \beta} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \end{split}$$

同第4項は,

$$\frac{e^{*2}}{m^{*}}|\Psi|^{2}A \rightarrow \frac{e^{*2}}{m^{*}} \left| \left( \frac{|\alpha|}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \Psi \right|^{2} \frac{\sqrt{2}\mu_{0}H_{c}}{\lambda} A$$

$$= \frac{e^{*2}}{m^{*}} \cdot \frac{|\alpha|}{\beta} \cdot \frac{\sqrt{2}\mu_{0}H_{c}}{\lambda} |\Psi|^{2}A$$

$$= \frac{e^{*2}}{m^{*}} \cdot \frac{|\alpha|}{\beta} \cdot \sqrt{2}\mu_{0}H_{c} \cdot \frac{\sqrt{m^{*}|\alpha|}}{e^{*}\mu_{0}H_{c}} |\Psi|^{2}A$$

$$= \frac{e^{*}|\alpha|\sqrt{2m^{*}|\alpha|}}{m^{*}\beta} |\Psi|^{2}A$$
(1.35)

(1.32)~(1.35)式をまとめると,

$$\frac{2\sqrt{2}m^{*}|\alpha|\sqrt{m^{*}|\alpha|}}{\hbar^{2}e^{*}\mu_{0}}\nabla\times\nabla\times\mathbf{A} = \frac{e^{*}|\alpha|\sqrt{2m^{*}|\alpha|}}{m^{*}\beta}\left\{|\Psi|^{2}\mathbf{A} - \frac{\mathrm{i}}{2}(\Psi^{*}\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^{*})\right\} - \frac{\sqrt{2m^{*}|\alpha|}}{\hbar} \quad (1.36) \\ \cdot \frac{|\alpha|}{e^{*}\gamma}\nu\nabla V$$

(1.36)式の両辺を
$$|\alpha|\sqrt{2m^*|\alpha|}$$
で割ると,  

$$\frac{2m^*}{\hbar^2 e^* \mu_0} \nabla \times \nabla \times A$$

$$= \frac{e^*}{m^* \beta} \left\{ |\Psi|^2 A - \frac{i}{2} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \right\}$$
(1.37)  

$$- \frac{1}{\hbar e^* \gamma} \nu \nabla V$$

ここで、本研究では TDGL 方程式をΨとVについて解くが、変数が 2 つに対して方程式が (1.31)式のみであるため、電流の発散の式

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{J} = \boldsymbol{0} \tag{1.38}$$

を第二の方程式として解く. ここで,

$$\boldsymbol{J} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A} \tag{1.39}$$

である. (1.31)式の両辺で
▼との内積を取ると、

$$0 = \nabla \cdot \left[ \frac{e^*}{m^* \beta} \left\{ |\Psi|^2 A - \frac{i}{2} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \right\} - \frac{1}{\hbar e^* \gamma} \nu \nabla V \right]$$
  

$$\leftrightarrow \frac{e^*}{m^* \beta} \left\{ \frac{i}{2} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) - |\Psi|^2 A \right\} = -\frac{1}{\hbar e^* \gamma} \nu \nabla^2 V$$
  

$$\leftrightarrow \frac{i}{2} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) - |\Psi|^2 A = -\frac{m^* \beta}{\hbar e^{*2} \gamma} \nu \nabla^2 V$$
  

$$\leftrightarrow \sigma \nabla^2 V = \frac{i}{2} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) - |\Psi|^2 A$$
(1.40)

が得られる. ここで,

$$-\frac{m^*\beta}{\hbar e^{*2}\gamma}\nu \to \sigma \tag{1.41}$$

とする.本研究では(1.31)式と(1.40)式を数値計算によって解析する.

一方、SC ナノワイヤの対破壊電流密度 $J_d$ を考えると、1 次元の G-L 方程式は $\Psi(x) = fexp(iqx)$ に対してA = 0として、(31)式より、

$$0 = \nabla^{2} \Psi + (1 - |\Psi|^{2}) \Psi$$
  
=  $\frac{d^{2}}{dx^{2}} (fe^{iqx}) + (1 - f^{2}) fe^{iqx}$   
=  $(-q^{2} + 1 - f^{2}) fe^{iqx}$  (1.42)

故に,

$$f = 1 - q^2 \tag{1.43}$$

が成り立つ. このパラメータfとqはJsから決定される.

$$J_{s} = |\Psi|^{2} \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$
  
=  $f^{2}q$   
=  $q(1 - q^{2})$  (1.44)

 $q(1-q^2)$ 11

$$q = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$$

のとき最大値

$$\frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0.385$$

を取るため,

$$J_{\rm s} \le J_{\rm d} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \tag{1.45}$$
$$\approx 0.385$$

(1.40)式より,規格化された電流密度Jは

$$\frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0.385$$

を超えて印加してはならない.

# 1.4. ガウス=ザイデル法

連立1次方程式の解法には様々な手段があるが、その中に反復法の名で総称される1つの 方法群があり、この反復法の1つにガウス=ザイデル法がある.<sup>[2][3][4]</sup>

このガウス=ザイデル法は同じく反復法の 1 つであるヤコビ法といわれる方法を改良したもので、連立1次方程式Ax = bを仮定するとき、ヤコビ法では、

$$x_i^{k+1} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^k - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^k\right)$$
(1.46)

ガウス=ザイデル法では,

$$a_{ii}x_i^{k+1} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^k\right)$$
(1.47)

の定義を与える.<sup>[2]</sup>変化値 $|x_i^{k+1} - x_i^k|$ が任意の値以下になるまで繰り返しこの計算を行う. ガウス=ザイデル法はヤコビ法と比べて実装した際の使用容量と計算速度の両方の点で優れる.

### 1.5. オイラー法

常微分方程式の数値解法の一つにオイラー法がある.<sup>[3][5]</sup>これは導関数の定義式

$$\frac{dx}{dt} = f(t,x) = \lim_{\Delta t} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$
(1.48)

が元となっている. ここで、Atが微小であると仮定し、(1.51)式を

$$f(t,x) = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$
(1.49)

のように差分商で置き換える.これより、 $t + \Delta t$ における変数の値 $x(t + \Delta t)$ は、

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t \cdot f(t, x)$$
(1.50)

と表現できる.

オイラー法は数学的にシンプルであり、プログラムに実装することも容易であるが、1階 段数常微分方程式の数値解法としては、tの発展に伴って誤差が蓄積されるため精度が悪い. この計算誤差を低減するためにいくつかの手法が考えられている.<sup>[3]</sup>

### 1.6. GPUとGPGPU

#### 1.6.1. GPU

GPUとは graphics processing unit の略称で,画像処理を目的に開発されたプロセッサで ある.高負荷な画像処理を目的としているため,定型かつ大量の演算を並列に処理する能力 に重点が置かれ開発される.その起源は 1970 年代から使用され始めたグラフィックコント ローラと呼ばれる,コンピュータがディスプレイに出力する映像を処理するための IC

(Integrated Circuit:集積回路)にまで遡る.当時のグラフィックコントローラは安価に作れば機能に乏しく,性能を求めれば非常に高価となってしまったため広く普及することはなかったが,技術の進歩に伴って次第に機能面と価格面での釣り合いが取れるようになり,パーソナルコンピュータの普及によってその需要が高まったことも重なって広く知られるよ

うになった. DirectX 第8世代以降では陰影処理をユーザ側で自由に記述できるプログラマ ブルシェーダが導入され, DirectX 第9世代になるとこのプログラマブルシェーダがさらに 進化し,専用の高級言語の登場などの助けも借りて,物理演算など画像処理以外の目的で使 われ始めることとなった. DirectX 第10世代に入るといくつかに分割されていたシェーダ の機能を統合する統合型シェーダ (Unified Shader)が登場し,プログラムの自由度が向上, GPU の汎用計算への利用が進んでいくこととなった. 現在では HPC (high-performance computing)分野向けに,GPU でありながら映像出力端子を持たない汎用計算専用製品も 開発されている. CPU と比較すると,搭載された多数のプロセッサを活用した並列処理に よる,高負荷で密な大量演算に優れ,また最大バンド幅が大きく,メモリへのアクセス速度 に秀でる.以下に,NVIDIA 社が製造する GPU を例にとってその構造を示す.

#### 1.6.1.1. 構造

NVIDIA 社製の GPU を構成する部品は主に 6 つある. 基板, GPU チップ, DRAM (Dynamic Random Access Memory), 画面出力端子, 電源入力部, 冷却装置である. この うちメモリが実装されているのは基板と GPU チップであるが, GPU にはメモリが数種類 存在し,大別すると GPU チップ上に実装されたオンチップメモリと,基板上に実装された オフチップメモリとなる.下に Pascal 世代 (GP104) チップの概略図を図 1.2 として示す. <sup>16</sup>Pascal 世代では図中緑色の四角形で示された演算ユニット (CUDA コア:後述) 32 個を まとめ,Warp スケジューラ (効率よく CUDA コアを動かすためのスケジューラ), 2 命令 発行の命令バッファ,及び超越関数ユニット (Super Function Unit:SFU) 8 個と合わせて PB (Processing Block) と呼ばれる実行単位を設けている.PB は 4 つを 1 組として SM (ス トリーミングマルチプロセッサ:後述)を構成する.各 SM にはテクスチャ・ユニットが設 置され,SM に PolyMorph エンジンを併設したものを TPC (Texture/Processing Cluster) と呼ぶ.そしてこの TPC を 5 つまとめたものに Raster エンジンを加えたものを GPC (Graphic Processing Cluster) とする.GP104 コアにはこの GPC が 4 基実装されており, 合計で 2,560 個の CUDA コアを擁する.



図 1.2. Pascal 世代(GP104) GPU チップ概略図.緑色の四角形で示された演算ユニット の CUDA コア 32 個,Warp スケジューラ,2命令発行の命令バッファ,SFU8 個をまとめ て PB と呼ばれる実行単位として設けている.PB は 4 つを 1 組として SM を組織し,各 SM にはテクスチャ・ユニットが置かれる.SM に PolyMorph エンジン(ジオメトリエンジン) をつないだものを TPC(Texture/Processor Cluster)とし,5基の TPC に Raster エンジン を併設したものを GPC(Graphics Processing Cluster)と呼ぶ.GP104 コアにはこの GPC が 4 基実装されており,合計で 2,560 個の CUDA コアを擁する.

#### 1.6.1.1.1. ストリーミングマルチプロセッサ (SM)

ストリーミングマルチプロセッサ(以下 SM)とは GPU チップ上に実装された演算部で あり,製品によって SM がいくつ搭載されているかは異なる. CUDA コアと呼ばれる演算 装置とメモリ(レジスタとシェアードメモリ)及びその他いくつかのユニットで構成されて いる. CUDA コアは GPU の持つ演算装置の最小単位であり,各 SM 内に搭載されている CUDA コアの数は世代によって異なる (Pascal 世代で 128 個). レジスタは CUDA コアに最も近い場所に置かれ、アクセスも最速である. 48 byte を単位 として構成され、各 CUDA コアが独立に保持する領域で、共有はできない.

シェアードメモリは L1 キャッシュと呼ばれるメモリと合計で 96 Kbyte の容量があるメ モリで, Pascal アーキテクチャでは 4 つの PB が 1 つのシェアードメモリを共有する (24 Kbyte/PB). レジスタに次いで高速にアクセス可能である.

											_
	h	Nara Sc	on Buffe	r		Instruction Buffer					
Dispatch Unit Dispatch Unit						Dispatch Unit Dispatch Unit					
Register File (16.384 x 32-bit)						Register File (16.384 x 32-bit)					
											_
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU	Core	Core	Core	Core	LD/ST	SFU
					Texture /	L1 Cache					
	Tex			Tex			Tex			Tex	
	1	nstructi	on Buffe	r		1	nstructi	on Buffe	ər		
Warp Scheduler						Warp Scheduler					
		Traip or	Incounce		_			Warp So	cheduler		_
D	ispatch Un	it		Dispatch U	nit		ispatch Un	Warp So it	cheduler I	Dispatch U	nit
D	ispatch Un ➡ Regist	it er File ('	ء 16,384 x	Dispatch Un	nit		ispatch Un ➡ Regist	Warp So it er File ('	cheduler נ 16,384 x	Dispatch Un	nit
D	Regist	it er File (' Core	t 16,384 x Core	Dispatch Ur 32-bit) LD/ST	SFU	Core	Regist	Warp So it er File (' Core	theduler 16,384 x Core	Dispatch Ur 32-bit) LD/ST	nit
D Core Core	Regist	it er File (' Core Core	t6,384 x Core Core	32-bit)	nit SFU SFU	Core Core	Regist	Warp So it er File (' Core Core	tion tion tion tion tion tion tion tion	Dispatch Ur 32-bit) LD/ST LD/ST	nit SFL SFL
D Core Core Core	Regist	it er File (* Core Core Core	Core Core Core	32-bit) LD/ST LD/ST	nit SFU SFU SFU	Core Core Core	Regist Core Core Core	Warp Sc it er File (' Core Core Core	cheduler 16,384 x Core Core Core	Dispatch Ui 32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST	nit SFL SFL
D Core Core Core	Regist Core Core Core Core	it er File (' Core Core Core Core	Core Core Core Core Core	32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	nit SFU SFU SFU SFU	Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core	Warp Sc it er File (' Core Core Core	cheduler 16,384 x Core Core Core Core	2ispatch U/ 32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	nit SFL SFL SFL
Core Core Core Core Core	Regist	it Core Core Core Core	Core Core Core Core Core	32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFU SFU SFU SFU SFU	Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core	Warp Sc it er File ( Core Core Core Core	cheduler 16,384 x Core Core Core Core	Dispatch Ur 32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	nit SFL SFL SFL
Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core	it Core Core Core Core Core Core	Core Core Core Core Core Core	32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFU SFU SFU SFU SFU SFU	Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core	Warp So it Core Core Core Core Core	cheduler 16,384 x Core Core Core Core Core	LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFL SFL SFL SFL SFL
Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core Core	it Core Core Core Core Core Core Core	Core Core Core Core Core Core Core	32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFU SFU SFU SFU SFU SFU	Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core Core	Warp Sc iit Core Core Core Core Core Core Core Core	Core Core Core Core Core Core Core Core	LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFL SFL SFL SFL SFL SFL
Core Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core Core Core	tit er File ( Core Core Core Core Core Core Core	Core Core Core Core Core Core Core Core	32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFU SFU SFU SFU SFU SFU SFU	Core Core Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core Core Core	Warp Sc it Er File (' Core Core Core Core Core Core Core Core	Core Core Core Core Core Core Core Core	LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFL SFL SFL SFL SFL SFL SFL
D Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core Core Core	tt er File ( Core Core Core Core Core Core Core Core	Core Core Core Core Core Core Core Core	32-bit) LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST LD/ST	SFU SFU SFU SFU SFU SFU SFU SFU	Core Core Core Core Core Core Core	Regist Core Core Core Core Core Core Core Core	Warp Sc it Core Core Core Core Core Core Core Core Core	Core Core Core Core Core Core Core Core	Constraints of the second seco	SFL SFL SFL SFL SFL SFL SFL

下に SM のブロックダイアグラムを図 1.3 として示す.<sup>[6]</sup>

図 1.3. SM ブロックダイアグラム.命令キャッシュ,テクスチャ/L1 キャッシュ 2 個 (テク スチャキャッシュと L1 キャッシュは領域を共有),テクスチャ・ユニット 8 個,96 Kbyte シェアードメモリ及び 4 基の PB で構成される.PB は命令バッファ,Warp スケジューラ, 2 個のディスパッチユニット,レジスタファイル,CUDA コア 32 個,ロード/ストアユニッ ト 8 個, SFU8 個で構成される GPU の実行単位である.

#### 1.6.1.1.2. DRAM

DRAM 上にはグローバルメモリやローカルメモリといった,比較的低速大容量のメモリ が実装されている.

グローバルメモリは CUDA コアから離れた位置に設置されるためアクセスは遅い.容量 はほかのメモリより大きく、すべての CUDA コアが読み書きを行える領域である.

ローカルメモリはレジスタに格納しきれなかったデータを一時的に保持する領域である.

#### 1.6.1.1.3. L2 キャッシュ

L2 キャッシュ(Level 2 cache)はL1 キャッシュの下位にあるキャッシュで,GPU チップ上に搭載されている.格納されるデータは各 SM 間で共有が可能である.

#### 1.6.1.1.4. L1 キャッシュ

L1 キャッシュ (Level 1 cache) は L2 キャッシュの上位にあるキャッシュで、シェアード メモリと容量を共有する. 同一 SM 内での CUDA コア間で共有ができる点もシェアードメ モリと共通している.

#### 1.6.1.2. 本研究で使用する GPU

本研究で使用するのは 1.7.1.1. で示した NVIDIA 社製 Pascal 世代(GP104)の GeForce GTX1080 である. 図 1.4 に外観を示す. CUDA コアを 2,560 個搭載しており, 複数の GPU を同時に複数利用する SLI テクノロジーに対応している.



図 1.4. GeForce GTX1080 外観

#### 1.6.2. GPGPU

GPGPUとは General-purpose computing on graphics processing units の略称で, GPUの 演算資源を画像処理以外の目的に利用すること, またその技術を指す. 1.6.1.で述べたよう に, 定型な大量の演算を並列処理によって高速に行うことができ, プログラマブルシェーダ の発展によって柔軟性を獲得した GPUを他の計算に応用することを目的に様々な開発環境 や製品が登場してきている.

GPU はメモリに連続的にアクセスし、かつ条件分岐のない密な計算に用いるのに適して いる. 逆に条件分岐の多数存在する処理、木構造やポインタをたどる処理を含む処理は苦手 としている. これは、1.6.1.で述べた SM に代表されるように、GPU が複数の演算ユニット をまとめてクラスタとしており、演算ユニットに命令を出すインストラクションユニットは 多くの GPU でクラスタごとに1つしか設置されておらず、同一クラスタ内のすべてのプロ セッサが異なるデータを受け取り、同じ命令を処理するためである. このような SMID 型 のデータ処理は画像処理などの単純で大量な計算処理を得意とする一方で、条件分岐を含む 体系ではオーバーヘッドがかさみ,効率を著しく落としてしまう. CPU ではこのようなペ ナルティを避けるためにプリフェッチ,プリデコードや投機実行,レジスタリネーミングと いった機能を持たされているが,本来画像処理のみを目的として製造される GPU には一般 的に搭載されていない.

また,単精度浮動小数点演算ではハイパフォーマンスな GPU だが,画像処理において必要とされることの少ない倍精度浮動小数点演算では,単精度用に作られた演算器で計算しなければならず,対象を分割し複数回演算を行う必要が生じるため性能の低下に大きく寄与することがある.倍精度専用演算器を搭載した製品も存在するが,倍精度専用演算器では単精度演算が不可能となるため,倍精度性能と単精度性能はトレードオフの関係にあるといえる.

また, GPGPUを用いてプログラムを設計する場合は, 極力メモリへのアクセスを連続に する, 共有メモリを利用する場合はそれを用いるデータを同一 SM 内に格納する, 条件分岐 をできるだけ削減する, データ構造は基本的に配列しか使えないなど性能を十分に発揮させ るための制約が多く存在する. 加えて, デバイスとの通信を行うローレベルの API を使う 必要があるなど, プログラミングの難易度が高い.

上記のように問題点も少なからず抱える GPGPU だが、実用ソフトウェアも次第に数を 増やしており、開発環境は整いつつある.

#### 1.7. CUDA と JCuda

#### 1.7.1. CUDA

CUDA とは Compute Unified Device Architecture の略称で,NVIDIA 社が開発・提供す る,GPU 向けの汎用並列コンピューティングプラットフォーム及びプログラミングモデル である.NVIDIA 社製 GPU のみをターゲットに開発される環境であり,また NVIDIA 社製 GPU は GPGPU として利用する場合,すべて CUDA によって動作する (OpenCL や DirectCompute などを用いる場合も API コールは全て CUDA を経由する)ため,ソフトと ハードが相互に強く依存している.専用チューニングとなるため,CUDA は NVIDIA 社製 GPU を最も高効率に動作させることができる.

CUDA は C や C++の構文に部分的にではあるが対応している.またデバイス(GPU) を駆動するためのカーネルと呼ばれるデバイス用並列処理プログラムコード片を専用の言 語で記述する必要がなく、そのローンチ(デバイスへのカーネル実行命令)も C 言語に近 い形式で実行できるなど、他の GPU 向け言語に比べ抽象度が高く記述しやすい.更に上述 のように NVIDIA 社製 GPU の性能を最大限引き出すことができるため、NVIDIA 社製品 を用いる上では非常に有効なプラットフォームといえる. 反面 NVIDIA 社製でない GPU には用いることができず,プログラムが強く CUDA に依存するときには使用するデバイスに NVIDIA 社製品を用いなければならないという制約が 生ずる,いわゆるベンダーロックインに陥りやすくなるという欠点もある.

本研究では Microsoft Visual Studio (以下 VS) を用いて CUDA 用ソースコードである CU ファイル (CUDA Source Code File) を編集する.また,VS ツールキットに格納されてい る開発者向けのコマンドプロンプトを用いて,実行ファイルである PTX ファイル(Pro Tools 10 Session File) をコンパイルし,プログラムの開発を進める.

#### 1.7.2. JCuda

JCuda は Java で記述されたプログラムを CUDA で動作させるための言語バインディング である. 搭載されたライブラリと API により, Java から CUDA Runtime API と Driver API が使用可能となる. また, C/C++で記述されたプログラムを Java に読み替えることも可能 となる. CUDA 用のソースコードである CU ファイルを実行するためには, 対象の CU フ ァイルをもとにコンパイルされた PTX ファイルが必要である.

#### 1.8. 研究の目的

過去の様々な研究において、超伝導体の臨界電流密度J<sub>c</sub>はその超伝導体内のピンの条件に よって変化することが知られている.J<sub>c</sub>は電気抵抗なく輸送できる電力量に直結するため、 工業的にはJ<sub>c</sub>が大きい超伝導体が望ましい.よって、J<sub>c</sub>の改善は超伝導体の研究において一 つの大きな課題である.

無数に存在するピンの濃度,形状,大きさ,配置などの条件の組み合わせに対し,それを 持つ超伝導体を実際に作成し測定することで研究を行うと,時間的・資源的・資金的に莫大 なコストが必要とされる虞がある.プログラムを用いて臨界電流密度の磁界依存性を示す *J*<sub>C</sub>-*B*特性の解析ができれば,これらの費用を削減することができ,合理的である.そして, 簡易化された TDGL 方程式をオイラー法により解決することでこの特性を解析するプログ ラム TDGL\_Euler\_3D が既に存在する.

しかしながら、このプログラムは3次元空間内での磁束の運動を解析するものであり、オ ーダーパラメータΨやスカラーポテンシャルVを全領域的に求める必要があるため、本質的 に大量の計算を行う必要がある.既存のプログラムは解析にかなりの時間を要し、効率的に 研究を進めるにあたって重大な支障をきたすため、高速化は必須の課題である.しかし上述 の通り本質的に大量の計算は避けられず、プログラムの改良による高速化には限界がある. そこで GPU による高速化を試みる考案がなされた.多数のプロセッサによる並列演算によ って、定型かつ密なものならば大量の計算を高速に行うことのできる GPU の演算資源をこの計算に用いれば、ソフト面だけでは限界のあった TDGL\_Euler\_3D の高速化を高い水準 で達成できることが予測されたためである.本研究の目的は、先進的な技術である GPGPU を用いて、大量の計算を並列処理によって行うことで TDGL\_Euler\_3D を高速化すること とする.

# 2. 計算手法

# 2.1. 実行環境

本研究は以下表 2.1 に示す環境の下で行う. 表 2.1. TDGL 解析プログラム開発の実行環境

CPU	Intel <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i7-7700K (4.6GHz)
GPU	NVIDIA <sup>®</sup> GeForce <sup>®</sup> GTX 1080
Visual Studio	Microsoft Visual Studio 2017
CUDA	NVIDIA <sup>®</sup> CUDA Ver.9.0
OS	Windows 10 Pro

また、本研究で高速化を試みる TDGL\_Euler\_3D は Processing と呼ばれる Java ベース のプログラミングプラットフォームを用いて記述されている. そこで CUDA と Java の言 語バインディングである JCuda を用いて Processing 上でカーネル関数をローンチすること で CUDA を利用し、TDGL\_Euler\_3D\_CUDA を作成する.

#### 2.2.フローチャート

本研究で用いる解析用のプログラム(以降 TDGL\_Euler\_3D と呼ぶ)について,以下に図 2.1 としてフローチャートを示す. TDGL\_Euler\_3D ではまず,超伝導体内部のピンの条件 (形状,数量,配置など),与える磁束密度と電流密度の初期値を設定する.ただしこの磁 束密度と電流密度は時間の発展とともに変化しない値とする.次に,一組の磁束密度と電流 密度に対し,差分近似の計算結果が十分に安定な状態に達するまで時間発展を与えて解析す る.そして,この処理を電流密度,磁束密度を変化させて繰り返す.



図 2.1. TDGL\_Euler\_3D フローチャート. ピンに関する条件や時間発展の際の時間離散幅, 磁束密度や電流密度の初期値,離散幅,上限値などの設定を最初に行い,これらの設定に応 じた回数 TDGL による解析を繰り返す. オーダーパラメータΨの計算は高密度・高負荷と なるため, GPGPU による演算に適している.

## 2.3. GPU 処理部の設定

TDGL\_Euler\_3D では簡易化した TDGL 方程式をオイラー法により解く. この際超伝導

状態の秩序度を表すオーダーパラメータ $\Psi$ の解析には大量の計算が必要になり、この計算は GPGPUが得意とする定型かつ密な計算である.よって本研究ではこれを GPU により行う. 以降, このプログラムを TDGL\_Euler\_3D\_CUDA と呼称する. 図 2.2 に TDGL\_Euler\_3D\_CUDA のフローチャートを示す.基本的な流れは TDGL\_Euler\_3D を踏 襲するが、新しく追加された処理及び GPU 資源によって演算を行う処理を赤く着色する. ここで、ポインタやカーネルパラメータ、モジュールなど CUDA の利用にあたって新たに 必要となった変数の設定など、一連の CUDA 関係の処理をまとめて「CUDA 準備」と呼ぶ.



図 2.2. TDGL\_Euler\_3D\_CUDA フローチャート. TDGL\_Euler\_3D から新たにポインタや

カーネルパラメータ,モジュールなど CUDA の利用にあたって新たに必要となった変数の 設定など,一連の CUDA 関係の処理(CUDA 準備)が必要になる.赤く色を付けたのがこ の CUDA 準備と,GPU により行う処理の部分である.定型かつ大量な演算である $\Psi$ の計算 を GPU に担わせることにより,TDGL\_Euler\_3D と比較して解析を高速に行うことを目的 とする.

# 3. 結果及び考察

# 3.1. GPGPU による演算

本研究にあたり2つ作成した TDGL\_Euler\_3D\_CUDA を, これ以降作成順に Ver.1, ver.2 と呼称することとする.以下に各 TDGL\_Euler\_3D\_CUDA について,得られた結果と考察 を記す.

#### 3.1.1. Ver.1

Ver.1 は TDGL\_Euler\_3D の本体が記述されている Processing と CUDA の連携を確認す ることを主目的として作成されたプロトタイプである. CUDA との連携に成功した結果, 下図 3.1 に示すように実行時間の短縮が確認された. しかし十分に高速とはいえず, 速度面 での改良は不可欠といえた.



図 3.1. TDGL\_Euler\_3D と Ver.1 の同一条件下における処理実行時間の比較. Ver.1 での実 行時間は 3070 sec, TDGL\_Euler\_3D では 4836 sec であり,比較すると ver.1 の方が高速に 処理できることが確認された. しかし速度は TDGL\_Euler\_3D の 1.58 倍程度であり,実用 的に十分高速とは言えない.

Ψの計算は以下の手順で行われる.まず,ホスト(CPU)からデバイス(GPU)へとホストが 持っているΨ及びスカラーポテンシャルVのデータをコピーする.次に GPU で受け取った データをもとに新たな(離散幅時間経過後の) Ψを計算し,最後に GPU で計算したΨの値を 用いてホスト側のΨの値を更新する. 図 3.2 にこの処理のフローチャートを示す. GPU は CPU のメモリに干渉できないため,カーネルのローンチに際してこのデータコピー処理が 必要となる. これを空間の大きさに応じた回数繰り返すことになるため, Ver.1 ではホスト とデバイスの間でデータの交換が頻繁に行われることになり,これが高速化を大きく妨げる ボトルネックになっていることが予想される. また,カーネル関数内においても条件分岐が 存在し, 1.6.2 で述べたように GPU は条件分岐を含む処理では大きくその処理効率を落と してしまう. よってこれも高速化を阻害する原因の一つとして考えられた.

そこで,カーネル関数内の条件分岐の記述を,式の形を変えることで削減したところ,若 干スループットが低下した.これは,条件分岐の削減のためにすべてのスレッドが実行する 共通の式が冗長化し処理に時間を要するようになったこと,また条件によって処理が分岐す る領域が連続であり,SM単位ではそれほどオーバーヘッドが嵩まないことから,条件分岐 によって単純な式を計算した方が却って速かったものと考えられる.



図 3.2. Ver.1 におけるΨのカーネル関数による計算手順. GPU での計算前後にメモリコピーの処理が必要になり,通信速度によってはこれがボトルネックとなる虞がある.

#### 3.1.2. Ver.2

Ver.2 は Ver.1 から得られた知見をもとに改良を加えた完成版である. 図 3.3 に示すよう に, Ver.2 では Ver.1, TDGL\_Euler\_3D と比較して大きく実行時間を短縮することに成功 している.



図 3.3. Ver.2, Ver.1, TDGL\_Euler\_3Dの同一条件下における実行時間比較. Ver.2 では他の2者と比べ大きく実行時間を短縮することに成功した. TDGL\_Euler\_3D では 4836 secを要した計算を, Ver.2 では 69 sec で終了することが可能であり, 実行速度は約 70.1 倍になっている.

まず、Ver.1 において条件分岐削減のために統一した式を、再度条件分岐を用いて分割した。また、スループットの低下を招くもう一つの要因であると考えられたホストとデバイスの間で行われるデータ交換の頻度を抑えるため、それまではホスト側で処理を行っていた解析空間の表面(すなわち境界)上のΨの計算をカーネルに統合しΨの計算を完全に GPU に委ねることで、ホストからデバイスへの一部のメモリコピーを不要とした。更に GPU への適性がわかったスカラーポテンシャルVの計算をカーネル化し、Vの計算速度を高めるとともに、それまでホスト側で計算していたが故にΨの計算のたびに GPU へコピーせざるを得なかったVの値を GPU 内部で計算させることで、このメモリコピー処理を削減することを可能とした。また、これにより Ver.2 のフローチャートは Ver.1 から変更されて下図 3.4 に示す通りとなる.



図 3.4. Ver.2 フローチャート. 青いブロックはホストの行う処理, 赤いブロックは Ver.1 以降で GPU を用いて行われる処理, 緑のブロックが Ver.2 において新しく GPU で処理するよう書き換えられた処理である. これによりサブルーチン simulate TDGL は全ての計算をGPU にソーシングすることとなった.

これらの改変によって、Ver.2 は Ver.1 と比較して高速に動作することが確認できた.し かし期待されたほどの高速化は達成されず、ボトルネックが他に存在することが疑われた. そこで Ver.2 内で実行される関数の実行に要する時間 (カーネル関数の場合はローンチ後制 御がホスト側に帰ってきて cuCtxSynchronize()関数による同期が終了するまでの時間)を 測定したところ,Processing 内標準ライブラリに格納されている draw()関数の反復周期が ボトルネックになっていることが判明した.本来 Processing は描画に適したプラットフォ ームであり,draw()関数の反復実行によってアニメーションを生成する機能が標準で備わっ ている.アニメーションのフレームレートは draw()関数の反復周期と等しく,デフォルト では 60 fps に設定されている.これにより draw()関数は 1/60 sec 周期で反復されるが, *Ψ* やVの計算を draw()関数内部で行う場合,これらの計算が終了した後も draw()関数は自身 の反復周期が経過するまでは反復を待機してしまう.これがボトルネックとなって高速化を 妨げていたことが判明し,フレームレートの変更によってこれの解消を試みたところ, CUDA との衝突が発生して失敗した.<sup>[7]</sup>そこで,*ΨとV*の計算を draw()関数から隔離して計 算することで,この問題を解決した.

#### 3.2. 今後の研究

Ver.2 において大幅な性能の向上に成功した TDGL\_Euler\_3D\_CUDA だが, GPU 内部で 高速にアクセスできる共有メモリは使っておらず, すべてのデータはグローバルメモリに格 納され, 計算されている. これは同一 SM 内でのみ共有される共有メモリの性質と, 本研究 で作成したカーネル関数の相性が良くなかったためであるが, 共有メモリを活用することが できれば, 更に高速となる可能性がある.

# 4. まとめ

Ver.1 は CUDA での動作を確認するという目的のために作られたプロトタイプであった が,TDGL\_Euler\_3Dより速く動作していた.但し,期待された範囲には及ばず,目的の達 成には改善が不可欠であった.そこで,条件分岐を削減することにより更なる速度の向上を 試みたが,条件分岐を削減した Ver.1.1 では動作速度がむしろ低下した.これは,条件分岐 を回避するためにすべてのスレッドが実行する式が冗長化したこと,その冗長化した式に倍 精度少数の変数が含まれていたこと,そして条件により分岐する式は領域が連続であり,SM 単位ではそれほどオーバーヘッドが嵩まなかったことが主な原因と考えられる.また, CUDA の導入に成功したにもかかわらず速度の向上が期待より伸び悩んだことについては, ホストからデバイス,デバイスからホストへの値の受け渡しを頻繁に行ったことでこの処理 がボトルネックとなってしまった可能性がある.

Ver.2 では Ver.1.1 における変更で冗長化した式を条件分岐によって再度分割した.更に Ver.1 における知見から、ホスト関数及びカーネル関数の仕様を大幅に変更し、Ψの値を格 納する配列の操作を GPU の専任とする(境界条件の適用をカーネル関数で処理する)こと によりホストとデバイスの間で行われるメモリコピー処理を減らした.また、スカラーポテ ンシャルVの CUDA への適性から、Vの計算もカーネル関数により行うこととした.これに よりスループットの向上を図ったところ、Ver.1 と比較して実行速度は向上したが、やはり 期待される範囲には届かなかった.そこで各関数の実行時間(カーネル関数の場合はローン チ後制御がホスト側に帰ってきて cuCtxSynchronize()関数による同期が終了するまで)を 調査した結果, 60 fps で反復する draw()関数の待機時間がボトルネックになっていたこと が判明した.そこで、この調査の結果を受け、Ver.2.2 において、Processing 内の fps 設定 の変更により draw()関数の反復周期を調整することを試みたが、CUDA との衝突が発生し、 fps の調整によってボトルネックを解消することは不可能であることが判明した.よって、 Ψ及びVの計算を draw()関数から隔離し、一定の回数を外部で演算したのちに draw()関数へ 処理を返すことでこの問題を解決した。また、先の各関数の実行時間の調査により、磁束の 状態を描画する関数が他の関数と比較して大きく時間を消費することが判明したため,それ までは時間離散幅 $\Delta t$ に対して、 $\Delta t$ ごとにキャンバスを更新していたが、100 $\Delta t$ ごとに更新す るよう変更した.その結果実行速度に大きな向上が見られ、実用に堪える実行速度を達成す るに至った.

# 5. 謝辞

本研究を進めるにあたり,松下照男名誉教授には TDGL 方程式の導出について大変なご 助力を賜りました.この場を借りまして深謝申し上げます.

また,私の指導を担当してくださいました木内勝准教授には,ゼミ等を通じまして浅学な 私にも理解できるよう超伝導の基礎理論を丁寧にご教示いただきました.不出来な学生に幾 度となく教鞭をお取りいただきましたこと,誠に恐縮で申し訳なく存じましたが,深くお礼 申し上げます.

小田部荘司教授には解析プログラムの作成にあたり,ソフトウェアやハードウェアについ て何度もご相談申し上げました.若輩者の我儘に寛大なお心で接してくださいましたこと, また,研究に行き詰った際に的確なご助言を賜りましたこと,誠にありがとう存じます.

最後に、本研究において礎となるプログラム作成に携わり、不勉強な私に解析プログラム の内容について丁寧にご指導いただきました谷村賢太氏に心より感謝の念をお伝え申し上 げたく存じます.



- [1] T. Matsushita: Flux Pinning in Superconductor, second ed., Springer, 2014
- [2] 高橋亮一, 棚町芳弘: 計算力学と CAO シリーズ差分法 培風館 東京 1991
- [3] 田中敏幸: 数値計算法基礎 コロナ社 東京 2006
- [4] 戸川隼人: 数値解析とシミュレーション 共立出版 東京 1987
- [5] 新濃清志,船田哲男:数値解析の基礎-理論とPAD・PASCAL・C 培風館 東京 1991
- [6] GeForce GTX 1080 Whitepaper NVIDIA File Downloads(2018 年 2 月現在) https://international.download.nvidia.com/geforcecom/international/pdfs/GeForce\_GTX\_1080\_Whitepaper\_FINAL.pdf
- [7] OpenCL Programming Guide for the CUDA Architecture(2018 年 2 月現在) http://www.nvidia.com/content/cudazone/download/OpenCL/NVIDIA\_OpenCL\_ProgrammingGu ide.pdf